

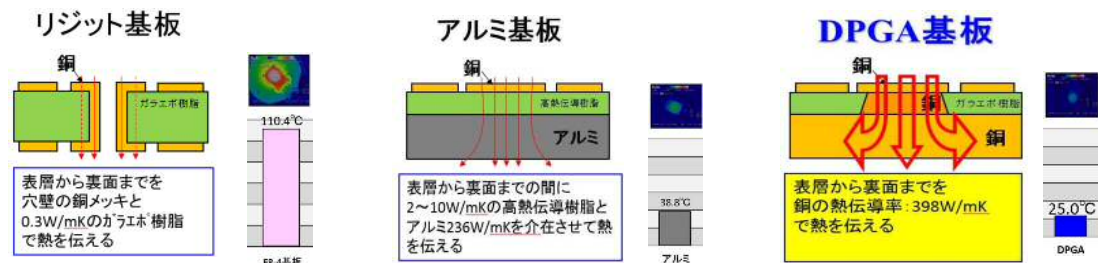
ひとわざ(一技)名: 高放熱プリント配線基板(DPGA)

1. 概要(200字目安)

弊社のDPGA基板は、従来の基板に比べ、高熱伝導性があり、LED部品の高輝度化、発熱部品の長寿命化を実現します。当基板は、用途により基板の構造を変えて、お客様の用途に応じて製作可能です。レパートリーとして、DPGA-S、DPGA-M、DPGA-EFを取り揃えており、様々な部品の放熱を実現可能としています。

写真・図(要点説明)

放熱イメージ

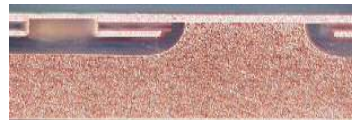


部品温度上昇 (ΔT) がFR-4リジット基板の約1/4
アルミ基板の約1/2

基板断面構造



DPGA-S



DPGA-M



DPGA-EF

2. 企業概況

フリガナ	カブシキガイシャ ダイワコウギョウ	フリガナ	ヨシムラ エイジ
会社名	株式会社 ダイワ工業	代表者名	吉村 栄二
		フリガナ	ホリウチ トモタカ
事業内容	プリント配線板 製造・販売	窓口担当	堀内 朋孝
主要製品	プリント配線板(リジット基板、メタルベース基板、特殊高放熱DPGA基板)		
フリガナ	ナガノケンオカヤシンメイチョウ		
住所	〒394-0004 長野県岡谷市神明町4丁目1-25		
電話/FAX	0266-22-5758 / 0266-23-7324	E-mail	sales@daiwa-kq.co.jp
資本金(百万円)	95	設立年月	1967年
		売上(百万円)	850
		従業員数	60

特記事項(①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③医療分野参入(取引)実績 他
 ①ISO9001 2015年度版認証取得
 ISO14001 2015年度版認証取得
 DPGA製造方法特許取得
 ②パワー半導体搭載基板、高照度LED実装基板の放熱でお困りの方は、ご相談ください
 ③超音波洗浄機用基板、殺菌用LED搭載基板等医療分野にも使用される装置にも納入実績あります。